

2016年度 初心者向け「秋季半導体入門講座」開催のご案内

一般社団法人半導体産業人協会
教育委員会

拝啓 時下益々ご清栄のことと拝察申し上げます。

この度、以下のカリキュラムにて、恒例となりました半導体産業人協会(SSIS)主催の集合教育「秋季半導体入門講座」を実施致します。本講座は技術系・文化系卒の新入社員のほか、入社2~3年の社員にも役立つ総合基礎講座となっており、受講いただいた皆様からご好評をいただいております。

当協会・特別顧問(元日立専務・元ソニー専務)牧本次生ほか、実務と講師経験豊富な陣営によるセミナーは、必ずやお役に立ち、ご満足いただける事と確信しております。低料金かつ1社多数名申込み割引制も例年通り実施いたします。

以下のカリキュラム、春季講義テキストサンプル、講義風景写真、開催要項、参加料をご覧頂き多数のご応募をお待ち申し上げます。

なお2016年「秋季」講座内容は、2016年「春季」と同じ内容になります。予めご了承ください。

敬具

11月14日(月)			
	時間	テーマ	講師
1	9:30~ 10:30	半導体とは (用途、実装状態、講座概要等)	四手井 綱章：半導体産業人協会・教育委員 慶應義塾大学 研究員 元沖電気(株) ロジック開発部長 テキスト作成 堀内 豊太郎：半導体産業人協会・諮問委員 半導体コンサルタント
2	10:40~ 12:10	半導体産業の歴史と展望 (位置付け、デバイス・装置・ 材料業界動向等)	牧本 次生：半導体産業人協会・特別顧問 工博 IEEE フェロー テクノビジョン 代表 元(株)日立 専務、元ソニー(株) 専務
	12:10~ 13:10	昼食	
3	13:10~ 15:10	半導体の基礎知識とその応用分野 (基礎知識、スマホ、自動車、IoT)	市山 壽雄：半導体産業人協会・理事 大智コンサルティング 代表 元(株)ルネサステクノロジ 市場企画部長、
4	15:20~ 16:50	最近の注目デバイス概論 (次世代メモリ、パワーデバイス)	北村 嘉成：半導体産業人協会・教育委員 半導体技術コンサルタント 元 NEC(株) 超 LSI CAD 開発本部 開発部長
		講義アンケート記入	
11月15日(火)			
5	9:30~ 12:00	CMOS 前工程プロセス 前半 (リソグラフィ、エッチング、配線、 微細化、大口径化等)	鈴木 俊治：半導体産業人協会・教育委員 工博 半導体技術コンサルタント 元千葉大学講師、元ソニー(株)厚木超 LSI 研課長
	12:00~ 13:00	昼食	
6	13:00~ 14:20	CMOS 前工程プロセス 後半 (リソグラフィ、エッチング、配線、 微細化、大口径化等)	鈴木 俊治：半導体産業人協会・教育委員 工博 半導体技術コンサルタント 元千葉大学講師、元ソニー(株)厚木超 LSI 研課長
7	14:30~ 16:00	半導体パッケージング技術 (パッケージの機能・構造と変遷、LSI 後 工程プロセス説明、パッケージ技術動向)	池永 和夫：半導体産業人協会・会員 サクセスインターナショナル(株) 技術顧問 元ソニー(株)半導体関連会社社長
8	16:10~ 17:40	品質・環境管理 (信頼性、スクリーニング、環境規制等)	塩沢 潤一：半導体産業人協会・会員 クオリティクリエイト株式会社・取締役 元ソニー(株) LSI デザイン(株) 副社長、
		講義アンケート記入	

<<開催要項>>

- 開催期日：2016年11月14日(月)・15日(火) 2日間
- 会場：林野会館(東京・茗荷谷)
東京都文京区大塚3-28-7 TEL：03-3945-6871
地下鉄：東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分
URL：<http://rinyakaikan.or.jp/index.html>
- 特徴：あらゆる技術分野の革新を牽引している「半導体産業の歴史・半導体の原理・製造法」から、「最新技術とその応用」及び「急成長をみせる2デバイスの基礎知識とその動向」につき広く懇切に解説した総合基礎講座。
- 対象者：文系卒を含む新入社員及び入社(経験)2～3年の社員
- 募集人員：84名(春季は開講1ヶ月前で満員になりました。お早目のお申込みをお願い致します。)
- 教育専門会社作成で最新技術も記載されている小冊子「図解半導体用語集」(A5版、全200頁、市販価格2500円)をテキストファイルに無料添付します。
- 参加料：下表をご参照下さい。
 - 1社多数名申込み割引制採用(下表による)。
 - 参加費には昼食代、飲み物代を含んでいます。



セミナー会場風景

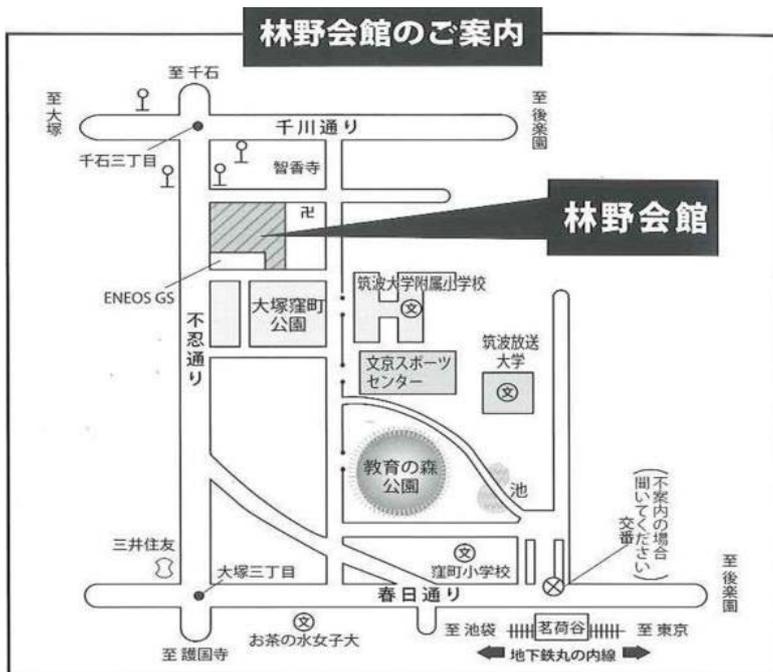
セミナー参加料(1人あたり)			
区分	申込人数		
	1名	2～4名	5名以上
賛助会員会社	42,000円	36,000円	32,000円
非会員会社	52,000円	46,000円	42,000円

<キャンセル料について>

- 開催日7～2日前 : 20%
 - 1日前～開催直前 : 50%
 - 事前連絡なし : 100%
- 人数割引の変動が発生した場合には別途調整させていただきます

- 申込方法：以下の2016年度「秋季半導体入門講座」参加申込書(word版)を開いて、各社ごとにお取り纏めの上、半導体産業人協会事務局宛にFAXまたはE-mailにてお申込み下さい。
申込先：一般社団法人半導体産業人協会 事務局
FAX：03-6457-3246 (TEL：03-6457-3245) E-mail：info@ssis.or.jp
申込期限: 2016年11月7日(月)12:00
[参加申込書\(word版\)](#)：ここよりダウンロードしてご使用下さい。
- ご参考：春季入門講座のテキストサンプルをご用意いたしました。下記リンクよりご覧ください。
[「2016年春季入門講座テキストサンプル」\(PDF\)](#)

[会場へのアクセス]



- 交通機関
- 地下鉄・丸の内線/茗荷谷駅下車 徒歩7分
 - 地下鉄・有楽町線地下鉄/護国寺駅 下車3番出口 徒歩12分
 - 地下鉄・三田線/千石駅下車 A4出口 徒歩12分
 - JR山手線・大塚駅下車 南口 徒歩20分
- 又は都バス・上野公園上行「千石三丁目」下車1分
- 都バスご利用の方：下記二路線/いずれも「千石三丁目」下車が便利です。
 - ・大塚駅南口⇔ 上野公園
 - ・上野松坂屋⇔ 早稲田リーガロイヤルホテル